JP-A-63-174203

[Claim 1]

An electro-conductive paste comprising 100 parts of copper powder, 0.2 to 5 parts of an organic binder, 0 to 1 part of a thixotropy-imparting agent, 12 parts of a solvent having a high boiling point, and 0.5 to 10 parts of amorphous silica.

⑨ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63 - 174203

@Int.Cl.1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)7月18日

H 01 B 1/16 H 05 K 1/09 8222-5E A-6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称 導電性ペースト

②特 願 昭62-5411

塑出 願 昭62(1987)1月13日

砂発 明 者 鈴 木 均 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

⑫発 明 者 横 山 博 三 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 塚 田 峰 春 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑫発 明 者 小 川 弘 美 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

⑪出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 細 雅

1. 発明の名称

導電性ベースト

2. 特許請求の範囲

1. Cu 粉末100 部、有機パインダー 0.2~5 部 分別で性低行列 高湯気溶剤 アルプリーの1 部、アルビネギール 1 2 部、非結晶 シリカ 0.5~10部から成ることを特徴とする導電 性ペースト。

3. 発明の詳細な説明

[概要]

本発明は導電性ペーストにおいて、導電性ペースト焼成後、 基板であるセラミックスとの密着性を高めるため添加されているガラスフリットによって起こる印刷性の悪い点と、セラミックスとの 焼成収縮率の違いによって起こる一体焼成でのが イドの発生を解決するため、 導電ペースト中に 表 頭を強水性に処理した非結晶シリカあるいは非結晶 シリカを添加しペースト の粘性のうち、 チャントロビックス性を向上させ、 たかかつ、 焼成時、 その死てを効果によって収縮率を通常の導電

性粉末単体より30%程度大きくしたものである。

(産業上の利用分野)

本発明は導電性ペースト組成に関し、特にそのペーストの印刷性の改善と、収縮率の向上に効果のある導電性ペーストに関する。

導性性ベーストは、導体形成後の電気抵抗などの特性も重要であるが、ブリント落板にセラミックスが実用化されつつある現在、セラミックスへの印刷性や、密着性が重要な特性となる。 特に回路 落板が多層化に向かいつつあるため、セラミックスグリーンシートへの印刷性の良好なことと、サラミックスとの一体協成における収縮率の一被が可能な導電性ベーストが必要とされている。

〔従来の技術〕

従来の導位性ペーストは、導電性のAu、Ag、Cu、Mo、Wなどの金属粉末を主成分に、これに有機ビヒクルを加えペースト状態とし、さらにセラミックスとの密剤性を付与させるため、セラミ

ックス焼成温度以下の温度で軟化するガラスを旅加している(例えば特願昭 5 6-115039 号)。 あるいはこの密着性付与剤の補助剤として、BiOz、 Cr.O.、TiO。などの金属酸化物を少量添加している。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の導電性ペーストでは、ガラスが添加されているため、ガラス粉末と導電性金属粉末のなじみが悪く、ペーストを厚膜供荷で印刷する時に流動性が悪く、スクリーンマスクのメッシュの間の抜け性が悪い。このためファインパメーンを配砂(印刷)することが出来ない。また、ガラスフリットの非常に少い印刷性の優れた導電性ペーストの場合、印刷性は多少改善されるが、多層にして、カスに比べ収縮率が小さく、セラミックス中にで全を生じ、割れの原因となるといった問題を生じている。

第1 実施例

表1 に本発明に従った典型的を第ペーストの組成(賃責部)を示す。

表 1. 絹ベーストの組成

ダベースト			
成 分	1	2	3
	本発明	本発明	比 較
剱粉末(1~5 am)	100	100	100
疎水性シリカ	3	_	-
非結晶シリカ	-	3	-
硼硅原ガラス		_	8
有嵌ビヒクル・】	1 2	1 2	1 2
副添加物 ● 2	1	. 1	1

• 1: エチルセルロース系パインダーと、ヒャン油などのチャントロビー性付与剤性 高沸点アルコール系密剤に混合したもの。

• 2: Bl.O, 粉末(径1μm) などの酸化物 これらの銅ペースト版1~3 は高沸点アルコー ル系密剤に、パインダー、チャントロピー性付与

(問題を解決するための手段)

本発明の導電性ペーストは印刷性の改善と、収縮率の増大のため、要面を疎水性基でコーディングした非結晶シリカ(アエロジル)または、非結晶シリカを 0.5~5 部添加した組成から成る。

(作用)

〔寒施例〕

以下、実施例に従って本発明を更に詳細に説明 するが、本発明の技術的範囲をこれらの実施例に 限定するものではないことはいうまでもない。

剤などを混合した有機ピピクル。密着性を改善する酸化物。あるいは有機チタネートなどを添加し、 これに

疎水性シリカ(1) ニップシール(日本シリカ) 非結晶シリカ(2)

研建酸ガラス(3) (コーニング社) を添加し、これに網粉末()製、粒径 I μm を汲入させ、硬式ポールミル方法で 4 8時間混合 後、乾燥させ、三本ロールミルで温練することに より製造した。

得られた第ペースト 光 1 ~ 底 3 の 特性について 蒸板として 硼硅酸ガラスと アルミナの組合せによ るガラスーセラミックス 若板を用いて行った実施 例によって説明する。

先ず、前配銅ペースト版1~3の硼硅酸ガラス ーアルミナ複合系セラミックスグリーンシートへ の印刷性を試験した結果を表2に示す。なレカー 2には比較例及び対照としてベーストル3~6で 試験結果も示した。

特開昭63-174203(3)

印刷できる最小	
バターン幅(µm)	
100	
80	
150	

次に銅ペースト 施1~3の収縮率特性を試験した結果を表3に示す。収縮率特性はペーストを得別克燥した後,100℃,1ton/cm²,5分間の加熱加圧成形により,圧粉体(〆5×10 4mm)とし、これを1000℃×4 h で接成した時の収縮率を測定した。

. 表 3. 鍋ペーストの収縮率特性

ベーストル	収縮率(%)	
1	1 6	
2	1 5	
. 3	10	

0.5 度量即以上で収縮率改善に果物を示し、一 方上限は10 度量即であるのが好ましく、これを こえると知校子間の空隙にシリカが入り込んで起 こる充填効果が失われ、収縮率は逆に低下する。

また 0.5 双量部以下では充填効果が少も、ほとんど添加しない場合と同等の特性しか得られない。

(発明の効果)

本発明によれば、厚膜の印刷性が改善され、ファインパターンがセラミックス上に描けさらに、 焼成時の収縮率がセラミックスに近づくためセラ ミックスとの一体焼成が容易となる。

RBA #理士 非 桁 貞 一